

LR78M12 系列线性稳压器

1 产品特点

- 输入端耐压: 30V
- 静态电流: 3mA
- 输出精度: $\pm 2\%$
- 集成短路保护功能、过流保护功能

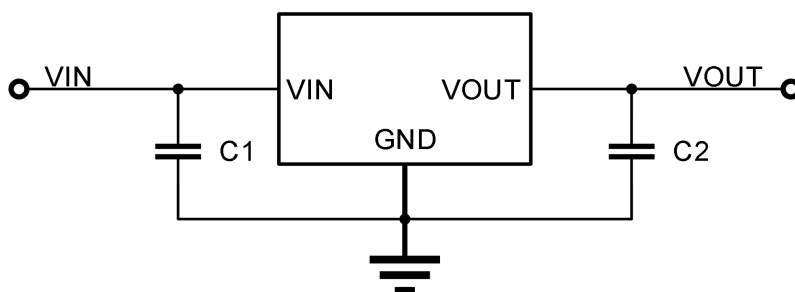
2 产品应用

- 工业类控制板
- 安防类设备
- 开关电源辅助供电
- 消费类电子设备

3 产品描述

LR78M12 系列是一款基于双极工艺的高精度线性稳压器。它具有低静态功耗、高耐压等特性，LR78M12 系列产品输入电压可达 30V, 固定输出电压范围在 12V。芯片内置有短路保护电路、过流保护功能可以保障产品在使用中安全运行。

LR78M12 能在输出噪声较小的情况下提供 500mA 的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于其纹波抑制比及负载特性较好，这些器件特别适用于消费类产品、安防类设备和工业设备等。



4 器件信息

规格型号	输出电压	封装	丝印
LR78M12-M	12V	SOT89-3L	78M12
LR78M12-J	12V	TO220	78M12
LR78M12-K	12V	TO252	78M12

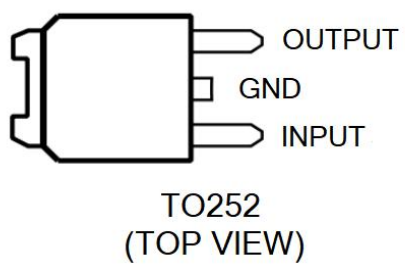
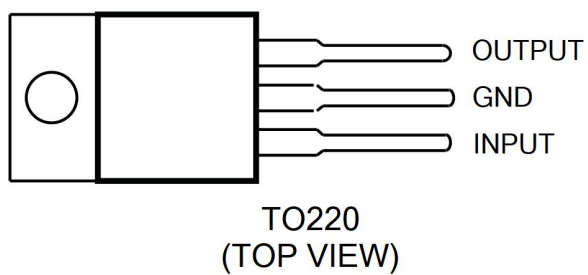
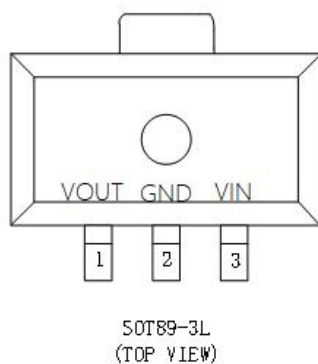
5 版本历史

新编 A 版本 (Dec 2022)

- 新修订 A 版本规格书..... 1-13

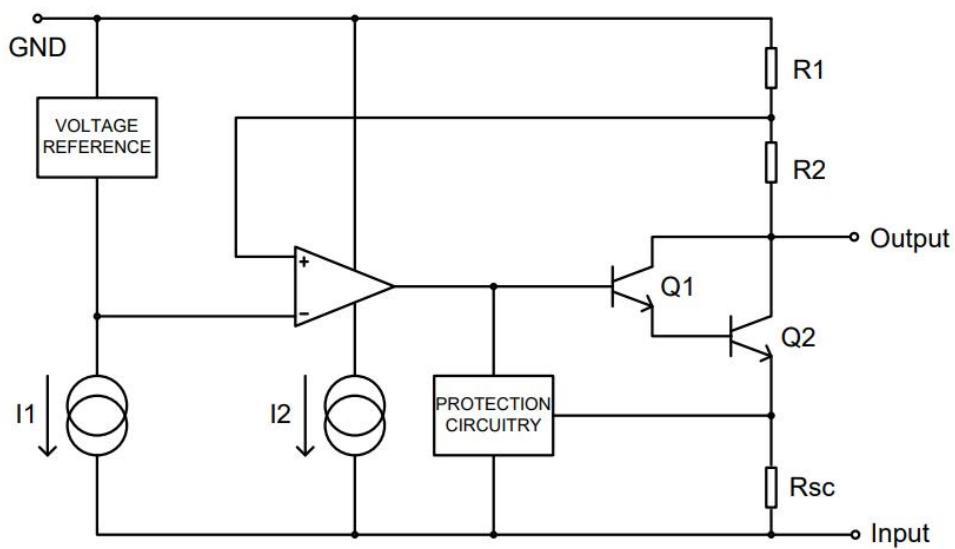
注: 历史版本页数可能与当前版本的页数有所差异。

6 引脚定义和功能





7 功能框图

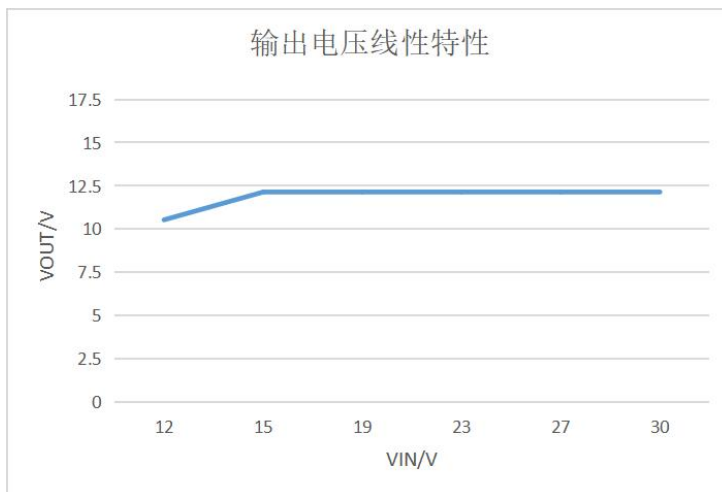




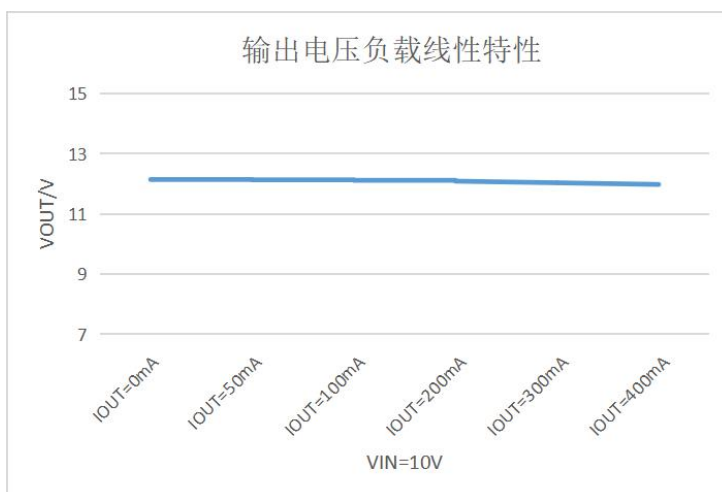
最小压差	V_{Drop}	$I_{OUT}=50mA$, $\Delta V_{OUT}=\pm 2\%*V_{OUT}$	0.8	1	1.2	V
		$I_{OUT}=100mA$, $\Delta V_{OUT}=\pm 2\%*V_{OUT}$	1	1.2	1.4	
纹波抑制比	PSRR	$f=120Hz$, $V_{IN}=8V\sim 18V$, $I_{OUT}=200mA$	—	71	—	dB
输出噪声	V_N	$f=10Hz\sim 100KHz$		76		μV
静态电流	ISS	$V_{IN}=19V$	—	3	8	mA
下降电压	V_{DROP}	$I_O=500mA$	—	2	—	V
输出电阻	R_O	$f=1KHz$		18		$m\Omega$
短路电流	I_{SCP}	$V_{IN}=35V$	—	10	—	mA
输出峰值电流	IPK		—	0.5	—	A
温度系数	$\Delta V_{OUT}/\Delta T_a$	$I_{OUT}=5mA$	—	-1	—	$mV/^{\circ}C$

9 特性曲线（除非特殊说明 $C_{IN}=0.33\mu F$, $C_{OUT}=0.1\mu F$, $V_{CC}=10V$, $T_J = 25^{\circ}C$ 。）

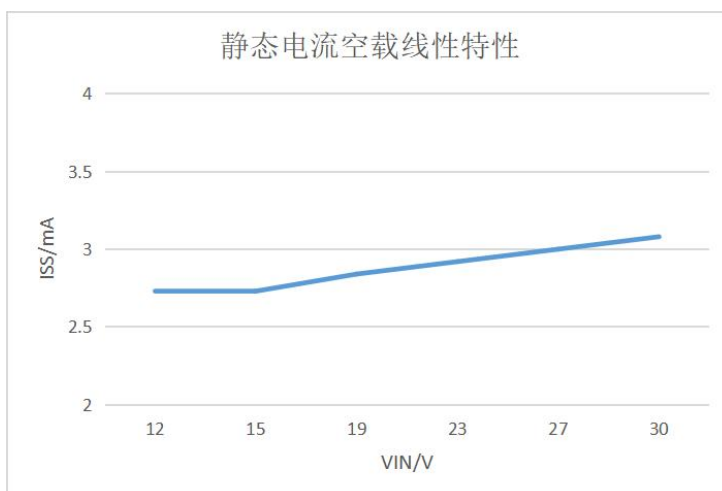
9.1 输出电压线性特性



9.2 输出电压负载线性特性

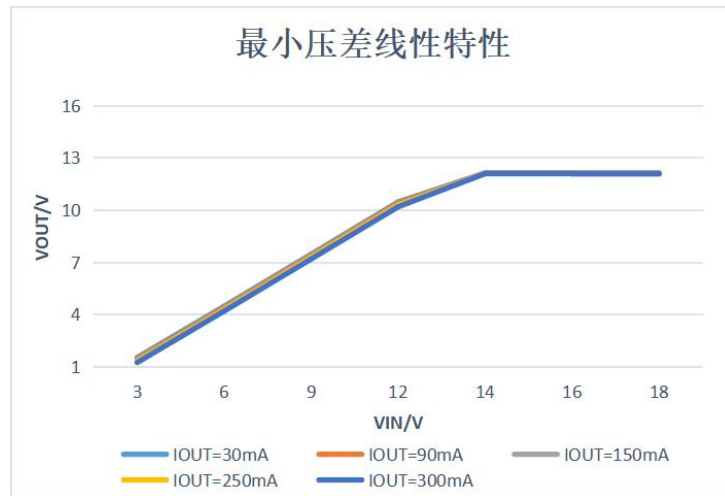


9.3 静态电流空载线性特性



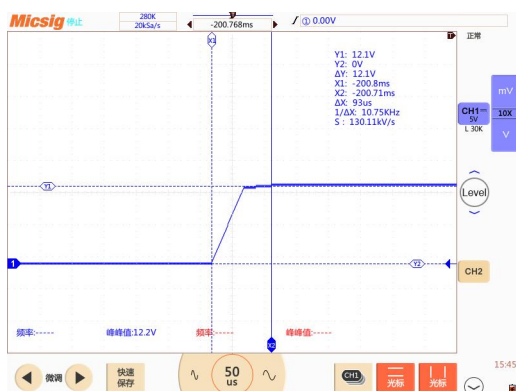


9.4 最小压差线性特性

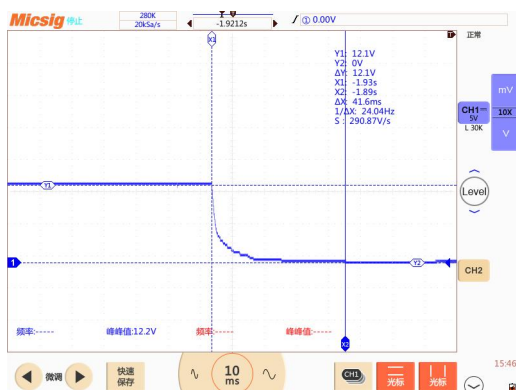


10 典型参数波形图（除非特殊说明 $C_{IN}=0.33\mu F$, $C_{OUT}=0.1\mu F$, $V_{CC}=10V$, $T_J = 25^\circ C$.)

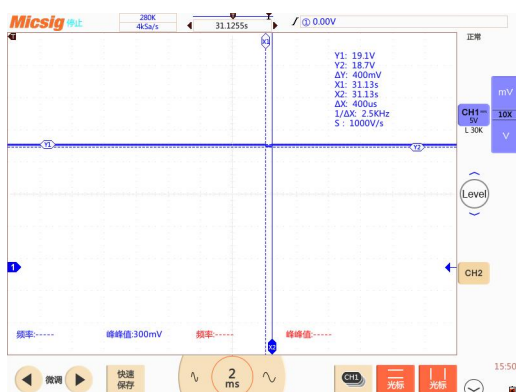
10.1 上电响应



10.2 下电响应



10.2 负载响应 ($I_{OUT}=30mA$)



11 应用信息

该系列芯片为三端低压差系列线性稳压器。必须严格遵循下列应用要点以实现正确操作。

11.1 外部电路

输入和输出引脚必须要接上外部电容。对于输入引脚，尤其在采用电池供电时而产生高阻抗时，必须连接上合适的旁路电容，建议输入电容值至少为 $0.33\mu\text{F}$ ，并且为陶瓷电容，以实现更好的温度系数和更低的 ESR（等效串联电阻），如应用电路所示。而对于输出引脚，尤其在负载具有瞬态性能时，必须连接合适的电容，输出电容在保持输出电压稳定方面起着重要作用。对于陶瓷型电容器，电容值至少为 $0.1\mu\text{F}$ 。选择较大容值的电容可以限制瞬态电压输出。

11.2 热注意事项

芯片最大功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速度以及结点与环境温度的温差。通过以下公式计算可得最大功耗： $PD_{(MAX)} = (T_{J(MAX)} - T_a) / \theta_{JA}$ 此处的 $T_{J(MAX)}$ 为结点最大温度， T_a 为环境温度，而 θ_{JA} 为 IC 封装中每瓦度的结点到环境热阻。下表显示了各种封装类型的 θ_{JA} 值。

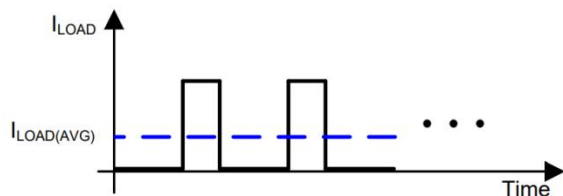
封装类型	$\theta_{JA} (^{\circ}\text{C}/\text{W})$
SOT89-3L	200 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
TO220	50 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
TO252	103 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$

工作极限参数中，最大结温是 150°C 。尽管如此，建议正常工作时最大结温不超过 125°C 以确保其可靠性。

11.3 功耗计算

为使芯片工作在极限范围内并保持一个稳定的输出电压，芯片的功耗 PD 一定不能超过最大功耗 $PD_{(MAX)}$ ，即 $PD \leq PD_{(MAX)}$ 。由下图可看出几乎所有功率都是通过晶体管产生，这等同于在负载上串联一个可变电阻，从而保持输出电压恒定。此处产生的功率表现为热能，必须保证芯片不能超过最大结点温度。

由于负载的瞬态性能，在实际应用中要求稳压器提供稳态和瞬态电流。虽然该系列芯片操作于限制范围内，并在其稳态电流下工作良好，但必须注意可能导致电流上升至接近极限参数的瞬态负载，这也将导致芯片结点温度的升高。电路中存在稳态电流和瞬态电流，最需考虑的应为芯片中产生热能的电流值均值，更确切地说是 RMS 值。下图显示了与瞬态电流相关的平均电流。



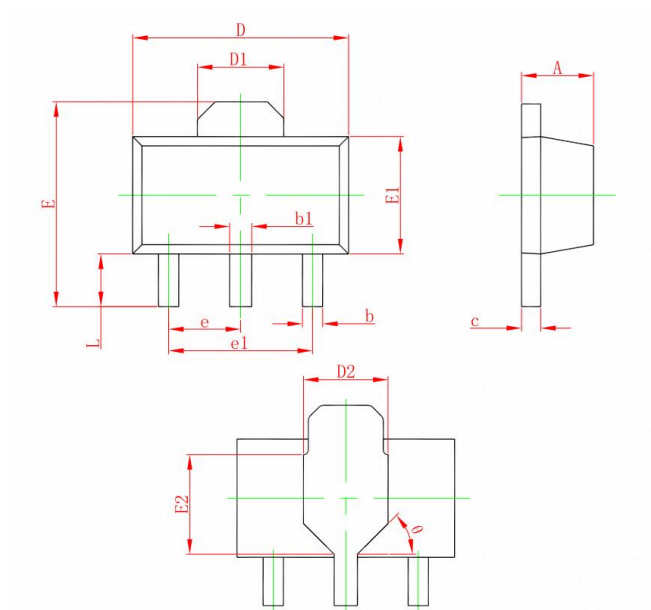
由于芯片的瞬态电流很小，一般可以忽略，故假设输入电流等于输出电流，则芯片的功耗 PD 可计算为输入电压和输出电压的压差乘以电流，即得公式 $PD = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{IN}$ ，由于输入电流也等于负载电流，因此可得公式 $PD = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{LOAD}$ 但由于瞬态负载电流的存在，功耗 PD 应为 $PD = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{LOAD(AVG)}$

12 Layout 指导

1. C_{IN} 和 C_{OUT} 离 LDO 尽可能近，一般推荐 $C_{IN}=0.33\mu F$ ， $C_{OUT}=0.1\mu F$ ，需要注意输入电容耐压值。
2. LDO 输入端建议串联 10Ω 左右的电阻，以吸收前级输入尖峰电压。
3. 尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性，增加 LDO 散热性能。



13 封装信息 (SOT89-3L)

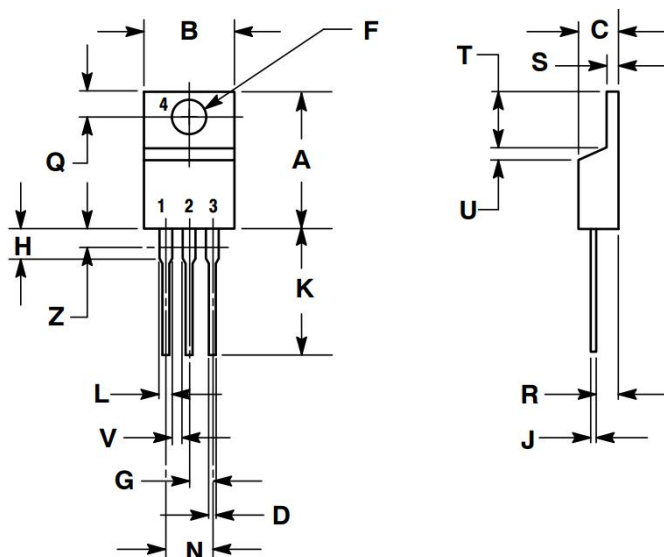


符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Min.
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	1.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.380	0.580	0.015	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550		0.061	
D2	1.710		0.069	
E	3.940	4.250	0.155	0.167
E1	2.300	2.600	0.091	0.102
E2	1.900		0.071	
e	1.500 Typ.		0.060 Typ.	
e1	3.000 Typ.		0.118 Typ.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047
θ	45°		45°	

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。

封装信息 (TO220)

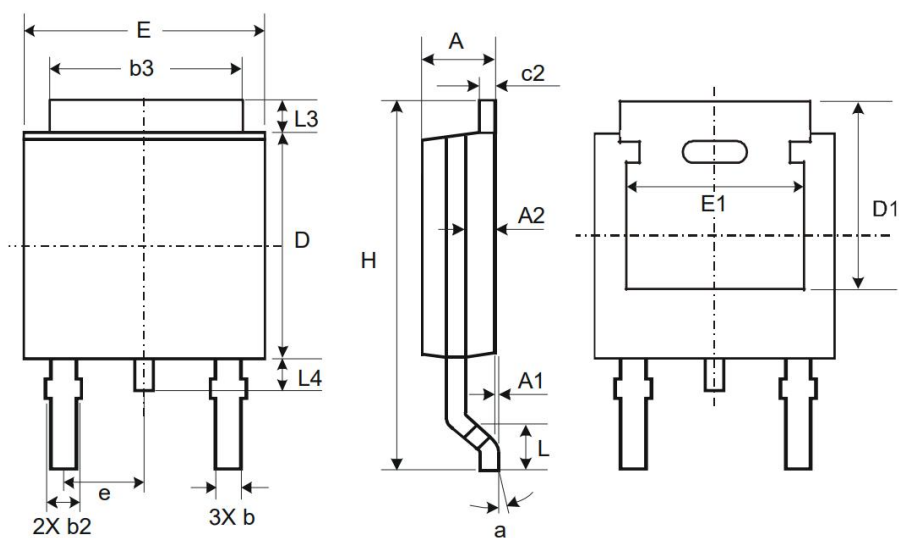


符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Min.
A	14.48	15.75	0.570	0.620
B	9.66	10.28	0.380	0.405
C	4.07	4.82	0.160	0.190
D	0.64	0.88	0.025	0.035
F	3.61	3.73	0.142	0.147
G	2.42	2.66	0.095	0.105
H	2.80	3.93	0.110	0.155
J	0.46	0.64	0.018	0.025
K	12.70	14.27	0.500	0.562
L	1.15	1.52	0.045	0.060
N	4.83	5.33	0.190	0.210
Q	2.54	3.04	0.100	0.120
R	2.04	2.79	0.080	0.110
S	0.020	0.024	0.020	0.024
T	0.235	0.255	0.235	0.255
U	0.000	0.050	0.000	0.050
V	0.045	—	0.045	—
Z	—	0.080	—	0.080

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。

封装信息 (TO252)



符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Min.
A	2.19	2.39	0.086	0.094
A1	0.00	0.13	0.00	0.005
A2	0.97	1.17	0.038	0.046
b	0.64	0.88	0.025	0.034
B2	0.76	1.14	0.029	0.044
b3	5.21	5.46	0.205	0.214
c2	0.45	0.58	0.017	0.022
D	6.00	6.20	0.236	0.244
D1	5.21	—	0.205	—
e	2.286		0.09	
E	6.45	6.70	0.253	0.263
E1	4.32	—	0.170	—
H	9.40	10.41	0.370	0.409
L	1.40	1.78	0.055	0.070
L3	0.88	1.27	0.034	0.05
L4	0.64	1.02	0.025	0.040
a	0°	10°	0°	10°

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。